

证券代码: 300661

证券简称: 圣邦股份

公告编号: 2019-022

# 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 79,518,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	圣邦股份	股票代码	300661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勤	赵媛媛	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层 3-1301	北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层 3-1301	
传真	010-88825397	010-88825397	
电话	010-88825397	010-88825397	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司的经营范围和主营业务

公司是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业。目前拥有 16 大类 1000 余款产品，涵盖信号链和电源管理两大领域，包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、电平转换及接口电路、小逻辑芯片、LDO、DC/DC 转换器、OVP、负载开关、LED 驱动器、微处理器电源监控电路、马达驱动及电池管理芯片等。公司产品可

广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、无人机、机器人、5G通讯等新兴电子产品领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

## （二）公司主要经营模式

### 1、盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路芯片产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为正向自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合欧盟RoHS标准以及绿色环保标准，其综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先，为客户提供了良好的性价比。

### 2、采购生产模式

公司属于无晶圆厂半导体公司。公司从晶圆代工厂采购定制的晶圆，交由封装测试厂封装测试，从而完成芯片生产。报告期内公司的晶圆代工厂主要为台积电，封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电和成都宇芯等。

### 3、销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身具有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主，直销为辅”的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

## （三）报告期内主要的业绩驱动因素

公司拥有较强的自主研发和创新能力，多年来在高性能信号链类模拟芯片和高效低功耗电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了具有“多样性、齐套性、细分化”特点的系列产品。公司的模拟集成电路芯片产品有着较为广泛的应用。报告期内，公司充分发挥其产品性能、功耗、可靠性和性价比等各方面的竞争优势，在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持了稳定的发展。在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、5G通讯等新兴应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入57,239.27万元，同比增长7.69%；实现净利润10,369.41万元，同比增长10.46%，其中归属于母公司股东的净利润10,369.41万元，同比增长10.46%。

## （四）公司所处行业分析

公司所处行业为半导体集成电路行业。集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路；与之相对应的是数字集成电路，后者是对离散的数字信号（如用0和1两个逻辑电平来表示的二进制码）进行算术和逻辑运算的集成电路，其基本组成单位为逻辑门电路。电子产品通常需要模拟集成电路和数字集成电路共同协作来完成各项功能。

公司的主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。集成电路产业经过几十年的发展逐步形成了设计业、制造业、封装测试业三个细分行业。集成电路设计企业由于更接近和了解市场，通过不断创新开发出高附加值的产品，直接推动着电子设备的更新换代；同时，在创新中获取利润，在快速发展的基础上积累资本并作出新投入，为整个集成电路产业的成长注入了新活力，并带动了整个半导体产业的发展。由此，集成电路设计行业成为了集成电路产业的“龙头”。集成电路设计行业具有较稳定的增长能力和较强的抗周期能力。作为上游产业的集成电路制造业（晶圆代工）及封装测试业则在良率、成本、产能和交期等方面对集成电路设计业产生影响。

我国集成电路设计行业近年来取得了长足的进步，一是得益于近一二十年来国家政策的大力扶持和倾斜，2000年国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2014年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》、2016年国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、2016年发改委及工信部出台的《信息产业发展指南》、2017年科技部印发的《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》等相关政策的出台有力地推动了集成电路设计行业的发展和壮大。国务院2018年政府工作报告也明确提出：“要加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展；”二是得益于信息技术的进步和企业创新能力的提升，上游晶圆制造业与封装测试业的生产工艺水平的提高，以及设计企业自身研发能力的增强，都为集成电路设计行业从量变到质变的飞跃奠定了坚实的基础；三是得益于集成电路应用领域的拓展和国内市场需求的不断扩大，人们对智能化、集成化、低能耗及绿色能源的需求不断催生新的电子产品及功能应用，国内集成电路设计企业获得了大量的市场机会；四是中国作为全球电子产业制造基地的地位不断巩固，国内集成电路设计企业凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，进而显现为整个中国集成电路设计行业的蓬勃发展。

我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业都需要以集成电路产业作为支撑和基础，这给未来的集成电路设计行业带来很大的发展空间。物联网、人工智能、云计算、新能源、半导体照明、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等新兴领域的发展将为集成电路设计行业带来持续不断的新动力。据研究机构Gartner统计，2018年全球半导体市场收入总额为4,767亿美元，比2017年增长13.4%。据中国海关统计显示，2018年我国集成电路行业实现进出口3,966.8亿美元，其中，出口额为846.3亿美元，同比增长26.6%；进口额为3,120.5亿美元，同比增长19.8%；集成电路进口额首次突破3,000亿美元，保持我国进口额最大的单一类商品，同时集成电路贸易逆差也首次超过2000亿美元。据中国半导体协会（CSIA）统计，2018年中国半导体产业规模持续扩大，实现销售额6,532亿元，同比增长20.7%，创历史新高。其中，集成电路设计业销售额为2,519.3亿元，同比增长21.5%；制造业保持了快速增长，销售额为1,818.23亿元，同比增长25.6%；封装测试业销售额为2,193.9亿元，

同比增长16.1%。我国集成电路设计业、制造业、封装测试业所占比重分别从2012年的35%、23%和42%变为2018年的38%、28%和34%，整体结构更加趋于优化。我国半导体产业市场规模巨大，国产集成电路的销售额与集成电路进口额相比差距较大，显示出我国集成电路自给率低，依然有很大的成长空间。

展望2019年，半导体集成电路产业在物联网、消费类、工业和汽车等市场保持增长的同时，人工智能、新能源汽车、5G通讯等新兴领域也将持续发力，成为推动半导体市场保持持续增长的重要动力。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	572,392,694.37	531,505,272.15	7.69%	451,961,877.86
归属于上市公司股东的净利润	103,694,105.16	93,870,960.54	10.46%	80,693,142.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,115,858.54	87,603,010.15	4.01%	77,814,574.40
经营活动产生的现金流量净额	83,674,688.46	124,426,643.08	-32.75%	77,734,168.64
基本每股收益（元/股）	1.3088	1.7393	-24.75%	1.7932
稀释每股收益（元/股）	1.2921	1.7185	-24.81%	1.7932
加权平均净资产收益率	12.84%	17.25%	-4.41%	34.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,062,305,962.92	941,371,927.52	12.85%	391,826,033.18
归属于上市公司股东的净资产	876,490,656.82	761,303,037.57	15.13%	262,659,757.67

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	133,151,665.01	151,233,219.20	150,701,981.10	137,305,829.06
归属于上市公司股东的净利润	17,494,703.30	23,477,439.59	31,240,537.61	31,481,424.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,514,317.60	22,151,546.45	26,950,991.13	25,499,003.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,823.93	22,210,465.40	13,441,543.41	49,670,503.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通	5,752	年度报告披露	5,672	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	-------	--------	-------	--------	---	--------	---

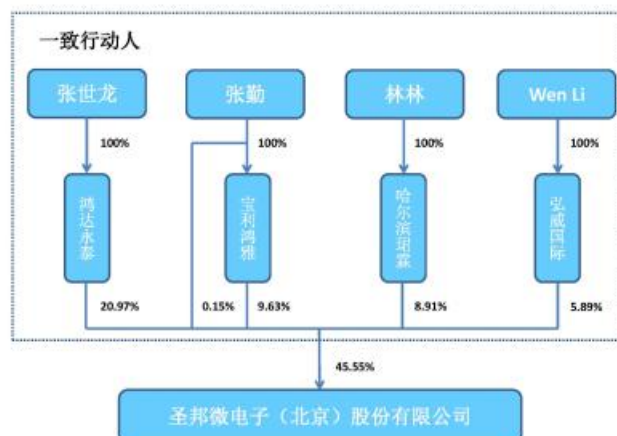
股股东总数		日前一个月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数		日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京鸿达永泰投资管理有限责任公司	境内非国有法人	20.97%	16,648,928	16,459,388	质押		2,000,000
北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司	境内非国有法人	9.63%	7,647,412	7,578,252	质押		2,000,000
哈尔滨珺霖投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.91%	7,069,754	7,069,754	质押		5,096,000
CV VI HOLDING, LIMITED	境外法人	7.25%	5,758,577	0			
IPV CAPITAL I HK LIMITED	境外法人	6.60%	5,241,467	0			
弘威国际发展有限公司	境外法人	5.89%	4,680,000	4,680,000			
HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED	境外法人	3.30%	2,619,985	0			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	2.21%	1,751,623	0			
SPM Capital, LLC	境外法人	1.83%	1,450,900	0			
北京盈华锐时投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	1,333,236	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张世龙、张勤、林林、Wen Li、鸿达永泰（张世龙 100%持股公司）、宝利鸿雅（张勤 100%持股公司）、哈尔滨珺霖（林林 100%持股公司）、弘威国际（Wen Li 100%持股公司）签署了一致行动协议，支持和巩固张世龙的控制权，宝利鸿雅、哈尔滨珺霖和弘威国际为鸿达永泰的一致行动人，于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。2、张世龙是公司实际控制人，其与 Wen Li 女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2018年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，继续坚持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，紧密跟踪传统领域及新兴市场的发展趋势，布局并研发了一批与市场高度契合的新产品，并加大了现有产品的市场推广力度。公司的研发团队、市场销售团队不断充实壮大，特别是一些资深的核心研发人员的加入，使得公司整体研发实力得到明显提升，产品线得以拓展，产品的技术含量得以提高。通过全体员工的一致努力，公司在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域积极拓展，协助重点客户进行产品研发。同时，公司产品在物联网、智能家居、5G通讯等新兴市场的推广也取得了良好进展，产品逐渐得到客户的认可，并进入批量销售阶段，促进了公司营业收入的增长。同时，由于受到宏观经济不确定性因素的影响，行业下游客户在2018年下半年出现采购放缓的迹象，对公司营业收入的成长也产生了一定的影响。

#### (1) 不断加强技术研发和技术创新能力，重视知识产权保护：

作为国内高端模拟芯片的领先企业，公司历来高度重视研发投入。报告期内，公司研发费用投入9,265.86万元，占公司营业收入的16.19%，完成了200余款新产品的研发，涵盖信号链及电源管理两大产品领域。其中，信号链产品包括高性能运算放大器、高压比较器、高保真音频驱动器、高速模拟开关及接口电路等；电源管理产品则涵盖LED驱动电路、AMOLED显示电源芯片、LDO、DC/DC转换器、微处理器电源监控电路、锂电池充电及保护管理芯片、OVP、马达驱动芯片以及负载开关等多系列产品。随着物联网、可穿戴式设备、智能家居、5G通讯等新兴市场及应用的快速发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司根据相关市场需求的变化趋势，基于公司芯片产品在高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累和优势进行了相关新产品的规划，展开了相应的研发工作，特别是针对智能音箱、高保真耳机、传感器信号链、AD/DA数据转换、智能终端显示屏背光LED驱动、LED闪光灯驱动、AMOLED显示屏供电管理、锂电池保护及充电管理、低功耗高效电源转换、大电流DC/DC电源转换、过压保护（OVP）、负载开关、马达驱动芯片等产品方向推出了一系列达到国际先进水平的新一代模拟芯片产品，如应用于高保真音频设备的无隔直电容、内置开关噪声消除电路的超低失真音频驱动芯片、低功耗零漂移运放、高速USB模拟开关、高输入电压锂电池充电器、支持4串并联的大动态LED背光驱动芯片、7A大电流DC/DC电源转换器、高效马达驱动芯片等。另外，在制造工艺方面，更多的产品采用了0.18um制程的高压BCD工艺平台，这将有助于进一步降低芯片功耗、减小芯片面积，满足新一代消费类电子产品、物联网、移动智能终端等应用的需求。在封装工艺方面，除了传统的SOT、DFN、QFN封装工艺外，越来越多的产品采用WLCSP、SC70等小型封装以减小体积、提升性能，更加适用于便携式的智能移动终端产品。

报告期内，公司加强了知识产权相关工作的推进力度并取得明显成效，新申请技术专利31件（其中发明专利29件），申请数量较2017年同期有较大增长。同时，新增国内外授权发明专利11件，新增授权实用新型专利4件，新增转让实用新型专

利2件，新增1件集成电路布图设计登记证书，新增转让集成电路布图设计登记证书5件。新增国内外注册商标15件。公司荣获全球电子技术领域最大媒体集团 AspenCore旗下《电子工程专辑》等媒体联合评选的2018年度“十大中国IC设计公司”奖；公司的大动态高效四通道串联背光LED驱动芯片SGM37604A在“2018全球电子成就奖”评选中荣获“年度最佳产品”奖；公司的高速大电流运算放大器产品SGM8421荣获2018年第十三届“中国芯”优秀产品奖；公司的一项专利“电源控制装置和电源控制系统”获得第五届“北京市发明专利奖”三等奖。

**(2) 传统领域保持继续增长的同时努力开拓新兴市场：**

报告期内，公司在传统领域继续保持稳定的增长。除了传统的模拟芯片市场外，物联网、智能家居、新能源、人工智能、5G等新应用的涌现也为模拟芯片提供了新的发展机遇。公司紧跟市场发展趋势，在上述新兴领域积极布局、努力开拓。例如智能音箱、扫地机器人、无人机等应用中采用了公司多款高性能信号链产品（如高速比较器、高保真音频驱动芯片、运放等）及电源管理芯片（包括锂电池保护及充电管理芯片、马达驱动芯片、LDO等）。同时，公司不断加强市场宣传和拓展力度，通过线上、线下等多种形式进行产品的宣传推广：如参加了2018慕尼黑上海电子展、2018德国慕尼黑电子展(electronica 2018)、2018深圳国际电子展（ELEXCON 2018）；通过平面媒体、新媒体、企业微信公众号等方式推广公司的新产品并取得良好效果。

**(3) 加速人才梯队建设，助力公司长效发展：**

模拟芯片设计行业存在人才储备不足、进入门槛高等客观因素，引进和培养优秀的模拟设计、生产管理及市场销售人才是公司人力资源工作的重要内容。报告期内，公司从人才引进、内部培养、薪酬考评体系等方面着手，加速了人才梯队建设，引进了多名国内外高端人才。

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，实施了2018年股票期权激励计划，用以激发管理团队和核心骨干人员的积极性，增强公司凝聚力，助力公司长效发展。

**(4) 建立健全内部控制，不断完善公司治理：**

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。同时，为加强公司的信息披露工作，保证真实、准确、完整的披露信息，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司制定了相关《信息披露管理办法》和《内幕知情人登记备案制度》等，并根据监管要求不断更新修订相关具体内容。董事会、监事会有效的履行相关职责，逐渐规范相关议事规则和工作细则，确保三会工作的顺利开展及完成，完善公司法人治理结构。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电源管理产品	344,156,757.14	137,170,619.79	39.86%	7.54%	18.00%	3.54%
信号链产品	228,235,937.23	125,770,470.11	55.11%	7.92%	9.77%	0.93%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### (1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司于2018年11月23日分别召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

#### A. 变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### A. 变更后采用的会计政策

##### a) 资产负债表主要是归并原有项目：

“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。

##### b) 利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表：

新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；

“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”

所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司于 2019 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 99,252.50 元，调增 2017 年度管理费用 99,252.50 元。公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度收到的其他与经营活动有关的现金流量 3,099,252.50 元，调增支付其他与经营活动有关的现金流量 99,252.50 元，调减 2017 年度收到其他与筹资活动有关的现金流量 3,000,000.00 元。

## （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2018 年 10 月，本公司投资设立子公司大连圣邦，并于 2018 年 10 月 26 日取得营业执照，统一社会信用代码为：91210231MA0Y8UEX2H。